

【年度重点EI会议 | 211上海大学主办-连续5届稳定EI检索】第六届应用数学、建模与智能计算国际学术会议

学术会议精选 2026年1月21日 12:00 广东



【会议信息】

会议官网：www.cammic.org

会议时间：2026年3月27-29日

会议地点：上海-上海大学

多轮截稿：2025年2月20日（以官网为准）

审核录用通知：投稿后3-5个工作日

收录检索：EI, Scopus（往届均已完成检索）

详情咨询大会秘书卜老师：17760758061（同微信--邀请码：B8093）

【线下参会报名及投稿正在火热统计中，点击前往会议主页查看详情：

<https://www.ais.cn/attendees/index/AQR2YA>】

会议亮点：

- ✓1) 连续5届稳定EI、Scopus双检索
- ✓2) CAMMIC往届会议检索周期为会后4个月！录用文章100%已完成检索
- ✓3) 211高校--上海大学主办（线上线下均可参会）
- ✓4) 高H值大咖主讲报告分享
- ✓5) 优秀论文及报告海报奖项评选，颁发证书及奖金

会议新闻：

CAMMIC往届会议检索周期快至会后4个月！见刊文章100%已完成检索。

CAMMIC 2026已获得国际计算机学会人工智能分会（ACM SIGAI）技术支持。会议已上线ACM官方会议列表：点击查看：<https://www.acm.org/conferences/conference-events?view0=month&startDate0=2026-03-29>

ACM Conferences | March, 2026

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
	1 HEALTHINF '26 All Day ICPRAM '26 All Day ROBOVIS '26 All Day BIOSTEC '26 All Day	2 HEALTHINF '26 ICPRAM '26 All Day ROBOVIS '26 All Day BIOSTEC '26 All Day CSLAW '26 All Day	3 HEALTHINF '26 ICPRAM '26 All Day ROBOVIS '26 All Day BIOSTEC '26 All Day CRAI '26 All Day	4 CSLAW '26 All Day ICAART '26 All Day	5 ICAART '26 All Day ICAART'26: 18th International Conference on Agents and Artificial Intelligence	6 ICAART '26 All Day ICAART'26: 18th International Conference on Agents and Artificial Intelligence
7 TEI '26 All Day Twentieth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction	8 TEI '26 All Day GRVAPP '26 All Day VISAPP '26 All Day	9 TEI '26 All Day GRVAPP '26 All Day VISAPP '26 All Day	10 TEI '26 All Day GRVAPP '26 All Day VISAPP '26 All Day	11 HRI '26 All Day AHS'26 All Day	12 HRI '26 All Day AHS'26 All Day	13 HRI '26 All Day AHS'26 All Day
14 ISPO '26 All Day International Symposium on Physical Design	15 ISPO '26 All Day PerDis '26 All Day HRI '26 All Day AHS'26 All Day	16 ISPO '26 All Day PerDis '26 All Day HRI '26 All Day AHS'26 All Day	17 ISPO '26 All Day PerDis '26 All Day HRI '26 All Day AHS'26 All Day	18 HRI '26 All Day AHS'26 All Day	19 HRI '26 All Day AHS'26 All Day	20 HRI '26 All Day AHS'26 All Day
21 CHIR '26 All Day ASPLOS '26 All Day	22 CHIR '26 All Day ASPLOS '26 All Day IUL '26 All Day SAC '26 All Day	23 CHIR '26 All Day ASPLOS '26 All Day IUL '26 All Day SAC '26 All Day	24 CHIR '26 All Day ASPLOS '26 All Day IUL '26 All Day SAC '26 All Day	25 CHIR '26 All Day ASPLOS '26 All Day IUL '26 All Day SAC '26 All Day	26 CHIR '26 All Day ASPLOS '26 All Day IUL '26 All Day SAC '26 All Day	27 SAC '26 All Day CAMMIC '26 All Day CAMMIC '26: 2026 6th International Conference on Applied Mathematics, Modelling and



一、【大会简介】



第六届应用数学、建模与智能计算国际学术会议（CAMMIC 2026）将于2026年3月27-29日在中国上海召开。本次会议由上海大学主办。该会议已成功举办四届，吸引海内外500余名专家学者参会。会议将围绕“应用数学”“建模与仿真”“智能计算”的最新研究领域，为来自国内外高等院校、科学研究所、企事业单位的专家、教授、学者、工程师等提供一个分享专业经验，扩大专业网络，面对面交流新思想以及展示研究成果的国际平台，探讨本领域发展所面临的关键性挑战问题和研究方向，以期推动该领域理论、技术在高校和企业的发展和应用，也为参会者建立业务或研究上的联系以及寻找未来事业上的全球合作伙伴。



二、【组织单位】

主办单位：上海大学



上海大学
SHANGHAI UNIVERSITY



三、【大会嘉宾】

【CAMMIC 2025大会组委嘉宾】

大会主席

王健教授，中国石油大学（华东），中国

唐远炎教授，澳门大学，中国，IEEE Life Fellow

Judith Gal-Ezer教授，以色列开放大学，以色列，ACM Fellow

组委会主席

朱佩成教授，上海大学，中国

技术委员会主席

于坤杰教授，郑州大学，中国

詹志辉教授，南开大学，中国，IEEE Fellow、AAIA Fellow

朱海滨教授，尼普森大学，加拿大，IEEE Fellow

出版主席

张大军教授，上海大学，中国

Neil Gordon教授，赫尔大学，英国

ZAILAN BIN SIRI副教授，马来亚大学，马来西亚

Paul Pang副教授，澳大利亚联邦大学主讲嘉宾

主讲嘉宾



严骏驰 教授 上海交通大学，中国 **H-Index: 88**

教授\国际科学智能联盟副秘书长、科技部新一代人工智能重大项目、基金委人才项目、人工智能重大研究计划项目负责人，教育部深度学习资源建设首席专家、虚拟教研室和上海市一流本科课程主要负责人、致远AI项目主任、省部级自然科学一等奖获得者。曾任IBM研究院首席研究员和亚马逊人工智能实验室顾问总计10年。主要研究兴趣为机器学习及交叉应用。长期任机器学习三大会议ICML/NeurIPS/ICLR领域主席、ICML董事会成员（大陆首位）。人工智能旗舰期刊IEEE TPAMI、PRJ编委，ACM概率机器学习期刊创始高级编委。获AAAI 2021、IJCAI 2023最具影响力论文、CVPR 2024、IROS 2025最佳论文候选、ACL 2025杰出论文，学术引用逾三万次。指导学生获挑战杯特等奖、CCF优博或提名（2次）/CV新锐奖（3次）、交大学术之星和本科生/博士生自然科学基金、2名中学生获丘成桐中学生竞赛金牌。任国际模式识别学会



牛奔 教授 大连理工大学, 中国 H-Index: 64

大连理工大学控制科学与工程学院教授、博士生导师，智能科学与技术研究所所长。入选国家高层次青年人才计划，曾连续多年入选科睿唯安(Clarivate)全球高被引科学家、爱思唯尔(Elsevier)中国高被引学者、全球顶尖前10万科学家、全球前2%顶尖科学家等榜单。主要从事自主智能无人系统、水下机器人协同控制、机器人技能学习、机器人智能控制及应用等方面的研究工作。已经在控制科学、人工智能等领域主要学术期刊及会议上发表论文100余篇，其中在Automatica及IEEE Transactions上发表论文70余篇(顶级期刊IEEE TAC和Automatica论文11篇); 论文Google Scholar引用11000余次，SCI他引7000余次。



四、【征稿主题】-包括但不限于

Track 1: 数据智能与知识发现

- 数据处理与预处理技术
- 数据分析与智能挖掘
- 数据挖掘与知识发现
- 大数据分析与管理技术
- 因果推断与解释性分析
- 统计学习与数据驱动推断
- 生物医学数据分析与可视化
- 图像数据分析与视觉计算
- 多模态数据智能

Track 2: 机器学习与智能算法

- 机器学习与深度学习
- 深度学习与神经网络模型
- 强化学习、自适应与增强学习
- 智能优化算法
- 进化计算与群体智能
- 粒子群优化与智能搜索
- 模糊系统与智能推理
- 混合智能、协同智能系统
- 参数优化与超参数调优
- 智能算法设计、实现与应用

Track 3: 建模、仿真与预测分析

- 数据驱动建模与仿真优化
- 预测建模与时间序列分析
- 不确定性建模与风险分析
- 统计建模与推断方法
- 技术过程建模、仿真与控制
- 面向对象建模与仿真系统
- 复杂系统建模与多尺度仿真
- 实时建模、动态仿真与联邦仿真
- 基于知识的建模与智能仿真

Track 4: 计算科学与数值技术

- 数值计算与优化方法
- 科学计算与工程数值模拟
- 高性能计算与并行算法
- 迭代算法、近似计算与求解器
- 计算几何与工程算法设计
- 有限元法、有限差分法与仿真技术
- 并行与分布式计算仿真
- 数值建模与工程仿真系统
- 粒度计算与软计算方法
- 算法效率、复杂度与性能评估

Track 5: 智能系统与交叉应用

- 智能控制系统与决策支持
- 神经计算与认知计算
- 智能系统建模与系统优化
- AI 辅助建模与推断
- 计算与系统生物学
- 分子生物模拟与结构预测
- 智慧制造与工业系统建模
- 智能交通系统与路径优化
- 智慧城市与城市计算
- 金融计算与智能风控
- 能源系统优化与调度

Track 6: 可视化、交互与前沿集成技术

- 数据可视化与可视化建模
- 人机协同与交互智能
- 仿真算法与建模软件系统
- 实时仿真与动态建模
- 数字孪生、虚拟现实与增强现实
- 多模态交互与沉浸式系统
- 城市计算与空间可视分析
- 环境、生态系统建模与可持续计算
- 前沿集成智能系统



五、【论文出版】



所有的投稿都必须经过2-3位组委会专家审稿，经过严格的审稿之后，最终所有录用的论文将由 ACM International Conference Proceedings Series ISBN号：979-8-4007-2329-2出版，见刊后提交至EI Compendex, Scopus检索。往届会议皆已完成EI和Scopus检索。
往届检索历史

Engineering Village

Are you searching for: [(cosmic) WN All fields?]

EI数据库往届检索

Display: 25 results per page

- Fourth International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing, CAMMIC 2024**
Source: Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, v 13219, 2024, Fourth International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing, CAMMIC 2024
Database: Compendex
Document type: Conference proceeding (CP)
Show preview
- 3rd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing, CAMMIC 2023**
Source: Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, v 12756, 2023, 3rd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing, CAMMIC 2023
Database: Compendex
Document type: Conference proceeding (CP)
Show preview
- 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing, CAMMIC 2022**
Source: Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, v 12259, 2022, 2nd International Conference on Applied Mathematics, Modelling, and Intelligent Computing, CAMMIC 2022
Database: Compendex
Document type: Conference proceeding (CP)
Show preview
- 2021 International Conference on Applied Mathematics, Modelling and Intelligent Computing, CAMMIC 2021**
Source: Journal of Physics: Conference Series, v 1903, n 1, May 11, 2021, 2021 International Conference on Applied Mathematics, Modelling and Intelligent Computing, CAMMIC 2021
Database: Compendex
Document type: Conference proceeding (CP)
Show preview

细化搜索

在搜索结果内搜索

筛选器

年份

范围 单个



从 - 到

学科类别

- Physics and Astronomy 4
- Computer Science 3
- Engineering 3
- Materials Science 3
- Mathematics 3

文献类型

- Conference review 4

语言

- English 4

SCOPUS数据库往届检索

全部 导出 下载 引文概述 更多

显示所有摘要 排序依据 日期 (最近)

文献ID	年份	引文
1	2024	0
2	2023	0
3	2022	0
4	2021	0

显示 10 结果

[返回首页](#)

六、【参会方式】

一)、全文投稿：文章版面费包含一名作者免费参会，可选择海报展示或者口头报告

按模板排版论文-查重（含参考文献重复率不高于30%）-提交稿件-文章审核（预审、外审、复核）-返修-录用-支付版面费-按照参会指引在参会报名端口免费报名参会

投稿链接：<https://www.ais.cn/attendees/paperSubmit/AQR2YA>

iThenticate查重链接：<https://www.ais.cn/papercheck/iThenticate>（查重率含参考文献不超过30%）

投稿须知

- 1、会议论文不得少于8页
- 2、会议仅接受英文投稿，如需翻译服务，请添加会议秘书卜老师微信（17760758061）咨询

二、参会报名

- 1)、海报展示/口头报告：不发表全文，申请报告仅需提交摘要
- 2)、听众参会：不投稿仅参会

参会报名链接：<https://www.ais.cn/attendees/paperSubmit/AQR2YA> iThenticate

七、会议日程

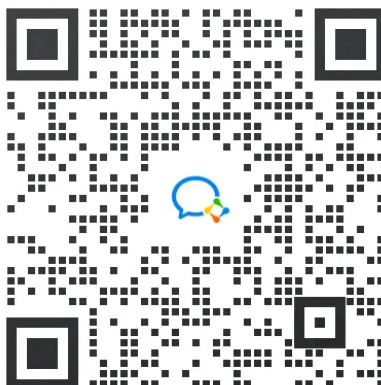
日期	时间	内容
2025年03月27日	13:00-17:00	报名注册
2025年03月28日	09:00-12:00	主题报告
	12:00-14:00	午餐时间
	14:00-17:30	口头报告
	18:00-19:30	晚宴
2025年03月29日	09:00-18:00	学术考察活动

八、【联系我们】

Nico Bu | 卜老师（投稿参会请填写邀请码：B8093）

联系手机(微信同号)：17760758061（添加微信建议备注会议简称“CAMMIC”）

咨询邮箱：cammic2021@163.com



↑↑↑

了解更多详细会议信息、投稿优惠

请添加会议老师



校对：卜弯弯
编辑：妤 行

扫码关注学术会议精选

最新学术会议 每日放送



点分享



点点赞

点在看